

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责伟测科技上市后的持续督导工作。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与伟测科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，了解伟测科技经营情况，对伟测科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度，伟测科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度，伟测科技及相关当事人在持续督导期间未发生需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的	在持续督导期间，保荐机构督导伟测科技及其董事、监事、高级管理

	业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并有效执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对伟测科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟测科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促伟测科技有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度，保荐机构对伟测科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年度，伟测科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年度，伟测科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度，伟测科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，伟测科技未发生相关情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量
16	上市公司出现以下情形之一的，自知道或应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年度，伟测科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

2023 年度，公司主要的风险因素事项如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2023 年，全球集成电路行业处于下行周期，面对十分不利的外部环境，公司积极调整经营策略，重点发挥自身高算力高性能芯片、车规及工业级高可靠性芯片的突出优势，加快上述领域的测试产能建设、研发投入和客户订单开拓，有效对冲了其他领域需求的下降，2023 年度，公司实现营业收入 73,652.48 万元，同比上升 0.48%，实现净利润 11,799.63 万元，同比下降 51.57%。若未来半导体行业持续低迷，行业竞争加剧，以及公司无法在研发技术实力、测试产能规模、测试服务质量、客户开拓等方面保持竞争优势，或公司在子公司的投资项目实现效益不达预期，公司业绩存在可能出现继续下滑甚至产生亏损的风险。

（二）技术更新不及时与研发失败风险

随着信息技术的发展，集成电路产品更新换代的速度越来越快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进封装形式的芯片渐成主流，公司研发的测试方案要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型高端芯片产品的测试要求，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

（三）研发与技术人才短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，相对于广阔的市场空间，专业测试研发技术人员仍相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（四）公司发展需要投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型行业，产能规模是集成电路测试企业核心竞争力的直观体现，随着公司原有客户对公司的测试需求不断提升，以及公司不断开拓新客户、开发新的测试服务，公司需要继续增加测试产能，对公司的业绩起到支撑和提升的作用。因此，公司对采购测试机、分选机、探针台等测试设备的需求也不断提升。同时，集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，规模越大的集成电路测试企业在行业内相对更易获得客户订单、赢得客户信任，具有与客户进行长期合作的规模基础。

若公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。

（五）主营业务毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来例如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升以及市场需求萎缩等因素持续发生，将继续导致测试服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率将存在下降的风险。

（六）集成电路行业处在下行周期的风险

2022年下半年以来，集成电路行业进入了新一轮的下行周期，尽管公司集成电路测试的晶圆和芯片成品覆盖的范围包括了汽车电子、工业控制、消费电子、人工智能等多种类终端产品，抗行业波动的能力相对较强，但如果集成电路行业仍继续处于下行周期，下游客户业绩增长疲软，则可能对公司业绩造成不利影响。

（七）集成电路测试行业竞争加剧的风险

随着集成电路测试需求的不断扩大，独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

（八）全球经济波动的风险

当前全球经济仍处在波动过程中，尚未明确出现经济复苏向好的变动趋势，仍存在经济下行的风险。经济放缓将可能对集成电路行业带来一定的不利影响，故对公司的日常经营也会带来一定的影响，未来若经济发展持续低迷疲软，可能导致消费水平下降，进而对公司业绩产生不利的影响。

（九）进口设备依赖的风险

2023年度，公司持续扩张测试产能，固定资产规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括爱德万、泰瑞达等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备尚

未受到进口“卡脖子”管制及使用限制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，相关国家进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限甚至无法进口的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

四、重大违规事项

2023年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度，公司主要财务数据及指标如下：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	736,524,835.36	733,023,301.75	0.48
归属于上市公司股东的净利润	117,996,286.47	243,626,521.98	-51.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,678,572.15	201,786,951.80	-55.06
经营活动产生的现金流量净额	462,549,416.97	499,735,849.62	-7.44
主要会计数据	2023年末	2022年末	本期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,458,667,718.78	2,379,847,691.10	3.31
总资产	3,608,104,998.73	3,385,541,346.62	6.57

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.04	2.71	-61.62
稀释每股收益(元/股)	1.04	2.71	-61.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.80	2.25	-64.44
加权平均净资产收益率(%)	4.89	19.85	减少14.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76	16.44	减少12.68个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	14.09	9.44	增加4.65个百分点

2023年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

2023年，公司实现营业收入73,652.48万元，较上年同期增长0.48%；实现归属于上市公司股东的净利润11,799.63万元，较上年同期减少51.57%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,067.86万元，较上年同期减少55.06%。截至2023年12月31日，公司总资产360,810.50万元，同比增长6.57%；归属于上市公司股东的净资产245,866.77万元，同比增长3.31%。

2023年，全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，面对十分不利的外部环境，公司积极调整经营策略，重点发挥自身在高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的突出优势，加快上述领域的测试产能建设、研发投入和客户订单开拓，有效对冲了其他领域需求的下降，最终实现2023年的营业收入较2022年略有增长。

2023年，公司营业收入较上一年略有增长，但是公司净利润较上年相比下降，主要原因如下：

一是2023年公司实施股权激励，全年增加股份支付费用3,464.35万元，剔除股份支付费用的影响后，2023年度归属于上市公司股东的净利润为15,263.98万元；

二是受行业周期下行的影响，部分测试设备产能利用率下降，以及公司下调了部分测试服务的价格，降低了公司整体盈利能力；

三是IPO募投项目达产，以及无锡、南京两个测试基地的产能扩张，由于产能利用率还处于爬坡期，导致折旧、摊销、人工成本、能源费用等刚性的固定成本及费用较上年同期相比增加较大；

四是公司加大高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的研发投入，研发费用较上一年增加。

2023年，公司继续加大研发投入，在高算力高性能芯片、车规级及工业级高可靠性芯片等方向进行重点研发，研发费用率由2022年的9.44%上升至14.09%。

六、核心竞争力的变化情况

公司核心竞争力如下：

（一）人才优势

公司核心团队在集成电路行业深耕细作二十余年，团队成员先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等业内知名半导体企业从事研发、生产和管理工作，积累了极其丰富的行业经验，对于行业的发展趋势和市场需求的判断存在着自身独到的见解。在集成电路测试方面，公司核心团队对测试技术包括测试方案的开发、测试车间 IT 自动化管理及调试、提高测试生产效率、提升量产规模等方面有着丰富的经验。2023 年，公司继续加强研发人员的培养和引进，截至 2023 年末，公司研发人员共计 302 人，占公司员工总数的比重为 21.42%，强大的研发团队保障了公司在核心技术方面的领先地位。

（二）技术优势

公司的技术优势主要体现在测试技术水平领先、测试方案开发能力强及生产自动化程度高三个方面。

1、在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距以及芯片成品测试的封装尺寸大小、测试频率等参数上在国内处于领先水平，并与国际巨头持平或者接近。

2、在测试方案开发能力方面，公司突破了 5nm-14nm 先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能计算芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，同时，公司工业级、车规级及高算力产品的测试研发是公司重点的研发方向，公司进一步加大相关研发投入的力度，目前公司具备相关的测试能力，获得了客户的信任。公司积极开发各类高端芯片测试方案，在一定程度上成功实现了国产化替代。

3、在生产自动化程度方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

（三）客户优势

公司的客户包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司营业收入中占比较大的客户为集成电路设计公司，公司客户超过 200 家，其中高端芯片设计公司出于对其自身测试服务需求的把控、成本控制以及风险控

制，将为其提供测试业务供应商的选择由境外转向境内。

2023 年公司继续扩充测试产能、加大研发投入、加强与客户交流，根据客户发展情况制定不同种类高端芯片的研发，根据客户的测试需求积极安排相应测试机台为客户提供服务，获得了行业内客户的高度认可。

（四）测试设备规模及测试产能优势

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，除了备受重视的研发投入规模以外，测试产能规模是集成电路测试企业的核心竞争力之一。充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。足够的测试产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。此外，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，故高端测试产能相对紧缺；而进行高端测试需使用高端测试设备，这些设备采购价格较高，交付周期相对较长，且相关设备的研发及生产长期被海外巨头垄断，每年供给的数量相对有限。

与同行业公司相比，公司十分重视产能规模尤其是高端测试产能的建设。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求、集成电路行业新产品和终端应用对产品的需求和要求，以及对行业整体发展的认知，2023 年公司稳步实施扩产计划，继续购入爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试相关设备。截至 2023 年年末，公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

（五）区位优势

2023 年度，公司继续深耕长三角市场。除贴近上海张江集成电路产业集群的公司上海本部外，公司在江苏省无锡市及江苏省南京市设立的全资子公司分别贴近当地的集成电路市场，更加便捷地满足当地客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求，同时有利于上下游之间技术层面交流方面的便利，在此基础上获取客户的信任，深化合作。同时，长三角区位条件优越，交通运输便捷，公司立足于长

三角有利于降低运输成本，缩短供应链周期。公司的发展离不开各模块的人才，长三角高校众多，在人才招聘上有着巨大优势。最后，长三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。同年，为满足珠三角集成电路产业集群相关客户的测试需求，公司在广东省深圳市新设立全资子公司深圳伟测，贴近了相关市场。

综上，2023 年公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出情况

2023 年度，公司研发费用为 10,380.63 万元，同比增长 50.02%，主要由以下原因所致：

1、因 2023 年公司实施股权激励，部分研发人员被授予了限制性股票，对应的股份支付费用计入本年度的研发费用，导致研发费用较上年增长较大；

2、2023 年度，公司继续通过校园招聘、社会招聘等多种形式，招聘储备研发人员，并通过理论培训、项目实践等方式对研发人员进行培训；

3、2023 年度，公司依据行业发展趋势及重点客户需求，在高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片等方向的芯片测试技术方面持续投入，研发费用有所增加；

4、为满足储备研发人员的培训以及 2023 年度研发项目的实施，公司采购了研发用测试机台等设备，增加了研发投入。

2023 年度，公司研发投入占营业收入的比例为 14.09%，较上年同期增加 4.65 个百分点。

（二）研发进展

2023 年度，公司新增发明专利 1 项、实用新型专利 17 项、软件著作权 27 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获发明专利 14 项、实用新型专利 79 项、软件著作权 52 项。

2023 年度，公司获得的知识产权如下：

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	5	1	29	14
实用新型专利	18	17	88	79
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	26	27	59	52
其他	0	0	3	3
合计	49	45	179	148

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价格为61.49元/股，募集资金总额为134,064.80万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,346.85万元后，实际募集资金净额为人民币123,717.95万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月21日出具“天健验〔2022〕6-69号”《验资报告》对上述募集资金到账情况进行了审验。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,430.68
	利息收入净额	B2	287.90
本期发生额	项目投入	C1	88,884.21
	利息收入净额	C2	1,025.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,314.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,313.46
应结余募集资金		E=A-D1+D2	716.52
实际结余募集资金		F	593.71
差异 ^注		G=E-F	122.81

注：差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目结项后其募集资金专户结余余额 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，伟测科技共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	4,808,054.52	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	1,129,091.65	募集资金专户余额
合计		5,937,146.17	

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东为上海蕊测半导体科技有限公司，持有公司 35,142,689 股股份，持股比例为 31.00%。2023 年度，公司实施资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 87,210,700 股增加至 113,373,910 股，公司控股股东持股数量由 27,032,838 股增至 35,142,689 股。

2023 年 6 月 27 日，公司董事长、总经理、核心技术人员骈文胜获授限制性股票 5 万股，董事、副总经理、核心技术人员闻国涛获授限制性股票 4 万股，董事、副总经理、核心技术人员路峰获授限制性股票 4 万股，副总经理、董事会秘书、财务总监王沛获授限制性股票 3 万股，副总经理、核心技术人员刘琨获授限制性股票 2.5 万股。截至 2023 年 12 月 31 日，上述限制性股票均尚未归属。

(二) 质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人: 代礼正
代礼正

陈寅秋
陈寅秋

